

# FD150R12RT4HOSA1 Datasheet

[www.digi-electronics.com](http://www.digi-electronics.com)



<https://www.DiGi-Electronics.com>

DiGi Electronics Part Number	FD150R12RT4HOSA1-DG
Manufacturer	<a href="#">Infineon Technologies</a>
Manufacturer Product Number	FD150R12RT4HOSA1
Description	IGBT MOD 1200V 150A 790W
Detailed Description	IGBT Module Trench Field Stop Single Chopper 1200 V 150 A 790 W Chassis Mount Module

This model FD150R12RT4HOSA1 is available at DiGi Electronics.

DiGi Electronics offers a global database of semiconductor and electronic component datasheets.

We welcome your inquiries regarding pricing, lead time, or other product-related questions.

 [Request a Quote](#)

 [Datasheet Search](#)



Tel: +00 852-30501935

RFQ Email: [Info@DiGi-Electronics.com](mailto:Info@DiGi-Electronics.com)

DiGi is a global authorized distributor of electronic components.

## Purchase and inquiry

Manufacturer Product Number:

FD150R12RT4HOSA1

Series:

C

IGBT Type:

Trench Field Stop

Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max):

1200 V

Power - Max:

790 W

Current - Collector Cutoff (Max):

1 mA

Input:

Standard

Operating Temperature:

-40°C ~ 150°C (TJ)

Package / Case:

Module

Base Product Number:

FD150R12

Manufacturer:

Infineon Technologies

Product Status:

Last Time Buy

Configuration:

Single Chopper

Current - Collector (Ic) (Max):

150 A

Vce(on) (Max) @ Vge, Ic:

2.15V @ 15V, 150A

Input Capacitance (Cies) @ Vce:

9.3 nF @ 25 V

NTC Thermistor:

No

Mounting Type:

Chassis Mount

Supplier Device Package:

Module

## Environmental & Export classification

RoHS Status:

ROHS3 Compliant

REACH Status:

REACH Unaffected

HTSUS:

8541.29.0095

Moisture Sensitivity Level (MSL):

1 (Unlimited)

ECCN:

EAR99

## Technische Information / Technical Information

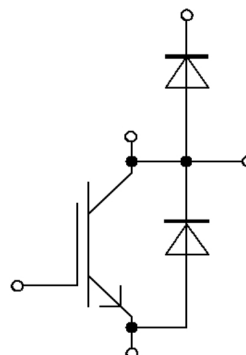
IGBT-Module  
IGBT-modules

## FD150R12RT4



34mm Modul mit schnellem Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode  
34mm module with fast Trench/Fieldstop IGBT4 and Emitter Controlled 4 diode

## Vorläufige Daten / Preliminary Data



$$V_{CES} = 1200V$$

$$I_{C\ nom} = 150A / I_{CRM} = 300A$$

## Typische Anwendungen

- Anwendungen mit hohen Schaltfrequenzen
- Motorantriebe
- USV-Systeme

## Elektrische Eigenschaften

- Erweiterte Sperrschichttemperatur  $T_{vj\ op}$
- Niedrige Schaltverluste
- Niedriges  $V_{CEsat}$
- $T_{vj\ op} = 150^{\circ}C$
- $V_{CEsat}$  mit positivem Temperaturkoeffizienten

## Mechanische Eigenschaften

- Isolierte Bodenplatte
- Standardgehäuse

## Typical Applications

- High Frequency Switching Application
- Motor Drives
- UPS Systems

## Electrical Features

- Extended Operation Temperature  $T_{vj\ op}$
- Low Switching Losses
- Low  $V_{CEsat}$
- $T_{vj\ op} = 150^{\circ}C$
- $V_{CEsat}$  with positive Temperature Coefficient

## Mechanical Features

- Isolated Base Plate
- Standard Housing

## Module Label Code

## Barcode Code 128



## DMX - Code



## Content of the Code

Content of the Code	Digit
Module Serial Number	1 - 5
Module Material Number	6 - 11
Production Order Number	12 - 19
Datecode (Production Year)	20 - 21
Datecode (Production Week)	22 - 23

prepared by: MK

date of publication: 2013-11-05

approved by: WR

revision: 2.3

## Technische Information / Technical Information

IGBT-Module  
IGBT-modules

## FD150R12RT4

Vorläufige Daten  
Preliminary DataIGBT, Brems-Chopper / IGBT, Brake-Chopper  
Höchstzulässige Werte / Maximum Rated Values

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Collector-emitter voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	$V_{CES}$	1200	V
Kollektor-Dauergleichstrom Continuous DC collector current	$T_C = 100^{\circ}\text{C}, T_{vj\max} = 175^{\circ}\text{C}$	$I_{C\text{nom}}$	150	A
Periodischer Kollektor-Spitzenstrom Repetitive peak collector current	$t_P = 1\text{ ms}$	$I_{CRM}$	300	A
Gesamt-Verlustleistung Total power dissipation	$T_C = 25^{\circ}\text{C}, T_{vj\max} = 175^{\circ}\text{C}$	$P_{\text{tot}}$	790	W
Gate-Emitter-Spitzenspannung Gate-emitter peak voltage		$V_{GES}$	+/-20	V

## Charakteristische Werte / Characteristic Values

			min.	typ.	max.		
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung Collector-emitter saturation voltage	$I_C = 150\text{ A}, V_{GE} = 15\text{ V}$ $I_C = 150\text{ A}, V_{GE} = 15\text{ V}$ $I_C = 150\text{ A}, V_{GE} = 15\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$V_{CE\text{sat}}$	1,75 2,05 2,10	2,15	V V V	
Gate-Schwellenspannung Gate threshold voltage	$I_C = 5,70\text{ mA}, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		$V_{GEth}$	5,2	5,8	6,4	V
Gateladung Gate charge	$V_{GE} = -15\text{ V} \dots +15\text{ V}$		$Q_G$	0,90			$\mu\text{C}$
Interner Gatewiderstand Internal gate resistor	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		$R_{Gint}$	5,0			$\Omega$
Eingangskapazität Input capacitance	$f = 1\text{ MHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$		$C_{ies}$	9,30			nF
Rückwirkungskapazität Reverse transfer capacitance	$f = 1\text{ MHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$		$C_{res}$	0,50			nF
Kollektor-Emitter-Reststrom Collector-emitter cut-off current	$V_{CE} = 1200\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		$I_{CES}$			1,0	mA
Gate-Emitter-Reststrom Gate-emitter leakage current	$V_{CE} = 0\text{ V}, V_{GE} = 20\text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		$I_{GES}$			100	nA
Einschaltverzögerungszeit, induktive Last Turn-on delay time, inductive load	$I_C = 150\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ $R_{Gon} = 1,1\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$t_{don}$	0,13 0,15 0,15			$\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$
Anstiegszeit, induktive Last Rise time, inductive load	$I_C = 150\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ $R_{Gon} = 1,1\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$t_r$	0,02 0,03 0,035			$\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$
Abschaltverzögerungszeit, induktive Last Turn-off delay time, inductive load	$I_C = 150\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ $R_{Goff} = 1,1\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$t_{doff}$	0,30 0,38 0,40			$\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$
Fallzeit, induktive Last Fall time, inductive load	$I_C = 150\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ $R_{Goff} = 1,1\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$t_f$	0,045 0,08 0,09			$\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$
Einschaltverlustenergie pro Puls Turn-on energy loss per pulse	$I_C = 150\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}, L_S = 30\text{ nH}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}, di/dt = 3400\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150^{\circ}\text{C})$ $R_{Gon} = 1,1\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$E_{on}$	8,50 13,5 15,0			mJ mJ mJ
Abschaltverlustenergie pro Puls Turn-off energy loss per pulse	$I_C = 150\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}, L_S = 30\text{ nH}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}, du/dt = 3300\text{ V}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150^{\circ}\text{C})$ $R_{Goff} = 1,1\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$E_{off}$	8,50 13,5 15,5			mJ mJ mJ
Kurzschlußverhalten SC data	$V_{GE} \leq 15\text{ V}, V_{CC} = 800\text{ V}$ $V_{CE\text{max}} = V_{CES} - L_{SCE} \cdot di/dt$ $t_P \leq 10\ \mu\text{s}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$		$I_{SC}$	600			A
Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse Thermal resistance, junction to case	pro IGBT / per IGBT		$R_{thJC}$			0,19	K/W
Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper Thermal resistance, case to heatsink	pro IGBT / per IGBT $\lambda_{\text{Paste}} = 1\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ / $\lambda_{\text{grease}} = 1\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$		$R_{thCH}$			0,092	K/W
Temperatur im Schaltbetrieb Temperature under switching conditions			$T_{vj\text{op}}$	-40		150	$^{\circ}\text{C}$

prepared by: MK

date of publication: 2013-11-05

approved by: WR

revision: 2.3

## Technische Information / Technical Information

IGBT-Module  
IGBT-modules

## FD150R12RT4

Vorläufige Daten  
Preliminary Data

## Diode-Chopper / Diode-Chopper

## Höchstzulässige Werte / Maximum Rated Values

Periodische Spitzensperrspannung Repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	$V_{RRM}$	1200	V
Dauergleichstrom Continuous DC forward current		$I_F$	150	A
Periodischer Spitzenstrom Repetitive peak forward current	$t_P = 1\text{ ms}$	$I_{FRM}$	300	A
Grenzlastintegral $I^2t$ - value	$V_R = 0\text{ V}, t_P = 10\text{ ms}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $V_R = 0\text{ V}, t_P = 10\text{ ms}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$I^2t$	4100 4000	$\text{A}^2\text{s}$ $\text{A}^2\text{s}$

## Charakteristische Werte / Characteristic Values

			min.	typ.	max.	
Durchlassspannung Forward voltage	$I_F = 150\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$ $I_F = 150\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$ $I_F = 150\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$V_F$	1,75 1,65 1,65	2,20	V V V
Rückstromspitze Peak reverse recovery current	$I_F = 150\text{ A}, -di_F/dt = 3400\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=150^{\circ}\text{C})$ $V_R = 600\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$I_{RM}$	120 140 150		A A A
Sperrverzögerungsladung Recovered charge	$I_F = 150\text{ A}, -di_F/dt = 3400\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=150^{\circ}\text{C})$ $V_R = 600\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$Q_r$	14,0 24,0 28,0		$\mu\text{C}$ $\mu\text{C}$ $\mu\text{C}$
Abschaltenergie pro Puls Reverse recovery energy	$I_F = 150\text{ A}, -di_F/dt = 3400\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=150^{\circ}\text{C})$ $V_R = 600\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$E_{rec}$	5,00 8,50 10,0		mJ mJ mJ
Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse Thermal resistance, junction to case	pro Diode / per diode		$R_{thJC}$		0,31	K/W
Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper Thermal resistance, case to heatsink	pro Diode / per diode $\lambda_{Paste} = 1\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ / $\lambda_{grease} = 1\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$		$R_{thCH}$	0,15		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb Temperature under switching conditions			$T_{vj\text{ op}}$	-40	150	$^{\circ}\text{C}$

prepared by: MK

date of publication: 2013-11-05

approved by: WR

revision: 2.3

## Technische Information / Technical Information

IGBT-Module  
IGBT-modules

## FD150R12RT4

Vorläufige Daten  
Preliminary Data

## Diode, Revers / Diode, Reverse

## Höchstzulässige Werte / Maximum Rated Values

Periodische Spitzensperrspannung Repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	$V_{RRM}$	1200	V
Dauergleichstrom Continuous DC forward current		$I_F$	50	A
Periodischer Spitzenstrom Repetitive peak forward current	$t_P = 1 \text{ ms}$	$I_{FRM}$	100	A
Grenzlastintegral $I^2t$ - value	$V_R = 0 \text{ V}, t_P = 10 \text{ ms}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $V_R = 0 \text{ V}, t_P = 10 \text{ ms}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$I^2t$	600 550	$\text{A}^2\text{s}$ $\text{A}^2\text{s}$

## Charakteristische Werte / Characteristic Values

			min.	typ.	max.	
Durchlassspannung Forward voltage	$I_F = 50 \text{ A}, V_{GE} = 0 \text{ V}$ $I_F = 50 \text{ A}, V_{GE} = 0 \text{ V}$ $I_F = 50 \text{ A}, V_{GE} = 0 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$V_F$	1,75 1,65 1,65	2,20	V V V
Rückstromspitze Peak reverse recovery current	$I_F = 50 \text{ A}, -di_F/dt = 1300 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=150^{\circ}\text{C})$ $V_R = 600 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$I_{RM}$	55,0 60,0 65,0		A A A
Sperrverzögerungsladung Recovered charge	$I_F = 50 \text{ A}, -di_F/dt = 1300 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=150^{\circ}\text{C})$ $V_R = 600 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$Q_r$	5,00 9,00 10,0		$\mu\text{C}$ $\mu\text{C}$ $\mu\text{C}$
Abschaltenergie pro Puls Reverse recovery energy	$I_F = 50 \text{ A}, -di_F/dt = 1300 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=150^{\circ}\text{C})$ $V_R = 600 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$E_{rec}$	2,00 3,20 3,60		mJ mJ mJ
Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse Thermal resistance, junction to case	pro Diode / per diode		$R_{thJC}$		0,84	K/W
Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper Thermal resistance, case to heatsink	pro Diode / per diode $\lambda_{Paste} = 1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K}) / \lambda_{grease} = 1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$		$R_{thCH}$	0,405		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb Temperature under switching conditions			$T_{vj op}$	-40	150	$^{\circ}\text{C}$

prepared by: MK

date of publication: 2013-11-05

approved by: WR

revision: 2.3

## Technische Information / Technical Information

IGBT-Module  
IGBT-modules

## FD150R12RT4

Vorläufige Daten  
Preliminary Data

## Modul / Module

Isolations-Prüfspannung Isolation test voltage	RMS, f = 50 Hz, t = 1 min.	V <sub>ISOL</sub>	4,0		kV
Material Modulgrundplatte Material of module baseplate			Cu		
Innere Isolation Internal isolation	Basisisolierung (Schutzklasse 1, EN61140) basic insulation (class 1, IEC 61140)		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>		
Kriechstrecke Creepage distance	Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal		17,0 20,0		mm
Luftstrecke Clearance	Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal		17,0 9,5		mm
Vergleichszahl der Kriechwegbildung Comperative tracking index		CTI	> 200		
			min.	typ.	max.
Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper Thermal resistance, case to heatsink	pro Modul / per module $\lambda_{\text{Paste}} = 1 \text{ W/(m}\cdot\text{K)} / \lambda_{\text{grease}} = 1 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	R <sub>thCH</sub>		0,05	K/W
Modulstreuintuktivität Stray inductance module		L <sub>sCE</sub>		30	nH
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip Module lead resistance, terminals - chip	T <sub>c</sub> = 25°C, pro Schalter / per switch	R <sub>CC+EE'</sub>		0,65	mΩ
Lagertemperatur Storage temperature		T <sub>stg</sub>	-40		125 °C
Anzugsdrehmoment f. Modulmontage Mounting torque for modul mounting	Schraube M6 - Montage gem. gültiger Applikationsschrift Screw M6 - Mounting according to valid application note	M	3,00	-	5,00 Nm
Anzugsdrehmoment f. elektr. Anschlüsse Terminal connection torque	Schraube M5 - Montage gem. gültiger Applikationsschrift Screw M5 - Mounting according to valid application note	M	2,5	-	5,0 Nm
Gewicht Weight		G		160	g

Power Cycling Zuverlässigkeit bei Tvjop=125°C:

- entspricht gültiger Spezifikation für Standard Module bei Tvjmax=125°C; 300.000 Zyklen @ dTj=50K

Power Cycling Capability at Tvjop=125°C:

- according to valid specification for standard modules at Tvjmax=125°C; 300.000 cycles @ dTj=50K

prepared by: MK	date of publication: 2013-11-05
approved by: WR	revision: 2.3

Technische Information / Technical Information

IGBT-Module  
IGBT-modules

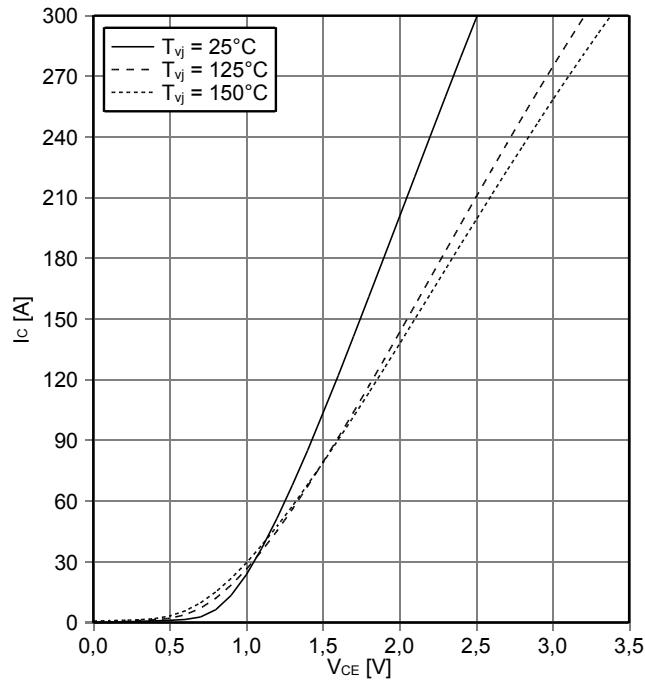
FD150R12RT4



Vorläufige Daten  
Preliminary Data

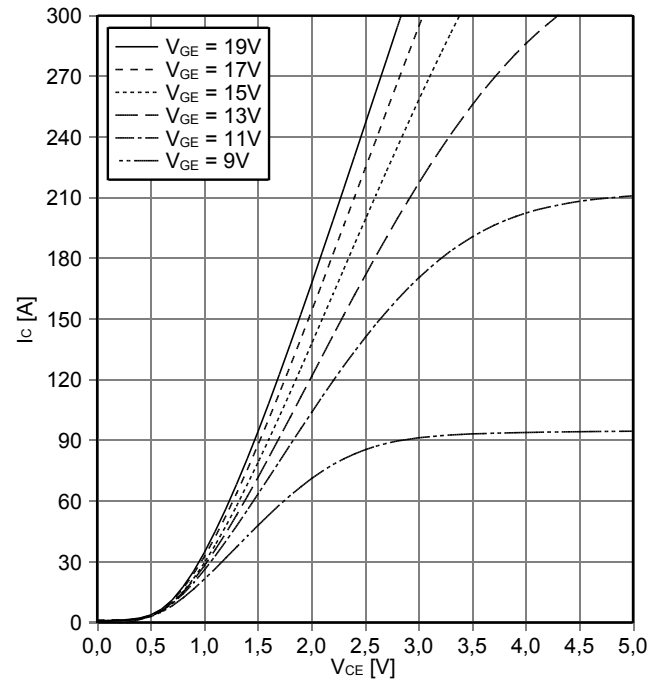
**Ausgangskennlinie IGBT, Brems-Chopper (typisch)**  
**output characteristic IGBT, Brake-Chopper (typical)**

$I_C = f(V_{CE})$   
 $V_{GE} = 15\text{ V}$



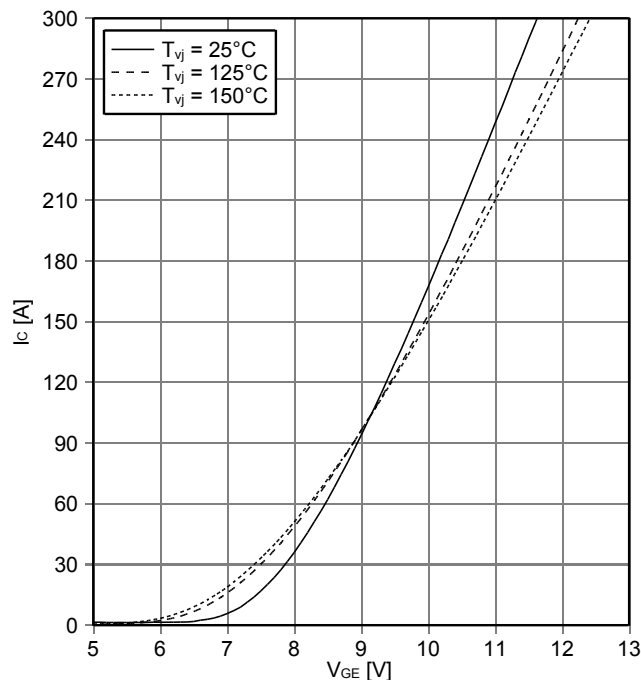
**Ausgangskennlinienfeld IGBT, Brems-Chopper (typisch)**  
**output characteristic IGBT, Brake-Chopper (typical)**

$I_C = f(V_{CE})$   
 $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$



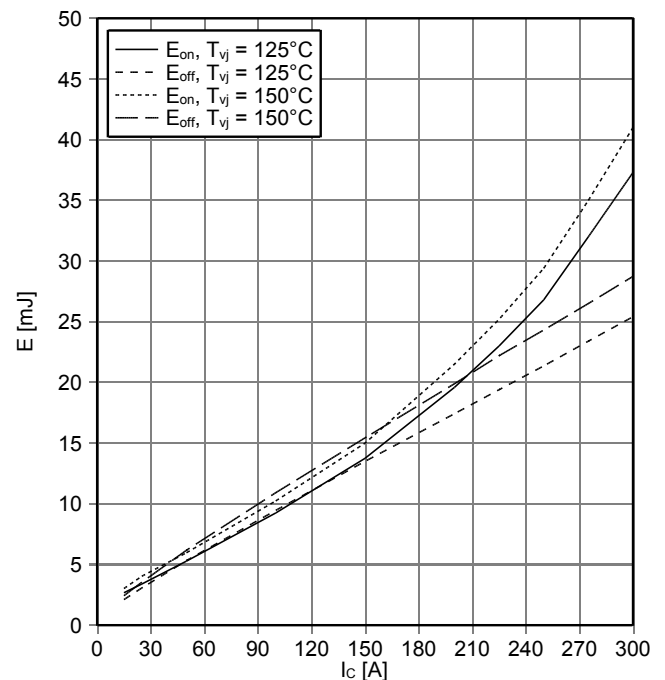
**Übertragungscharakteristik IGBT, Brems-Chopper (typisch)**  
**transfer characteristic IGBT, Brake-Chopper (typical)**

$I_C = f(V_{GE})$   
 $V_{CE} = 20\text{ V}$



**Schaltverluste IGBT, Brems-Chopper (typisch)**  
**switching losses IGBT, Brake-Chopper (typical)**

$E_{on} = f(I_C), E_{off} = f(I_C)$   
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Gon} = 1.1\ \Omega, R_{Goff} = 1.1\ \Omega, V_{CE} = 600\text{ V}$



prepared by: MK	date of publication: 2013-11-05
approved by: WR	revision: 2.3

Technische Information / Technical Information

IGBT-Module  
IGBT-modules

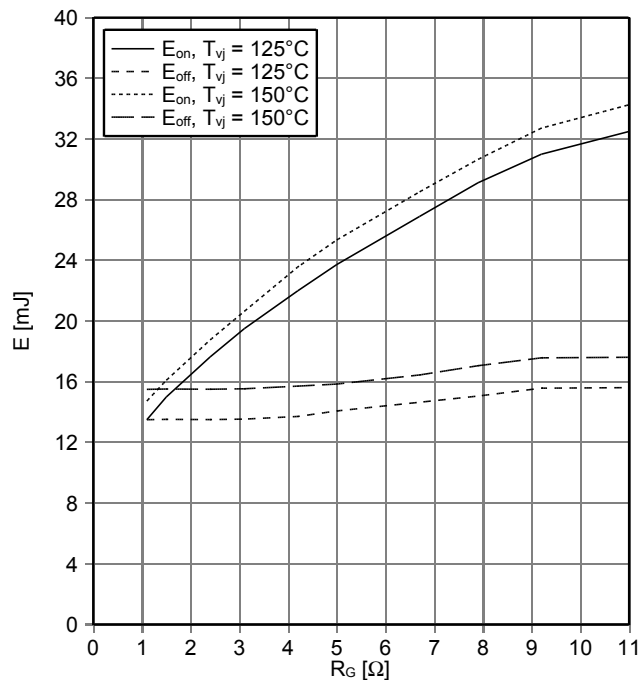
FD150R12RT4



Vorläufige Daten  
Preliminary Data

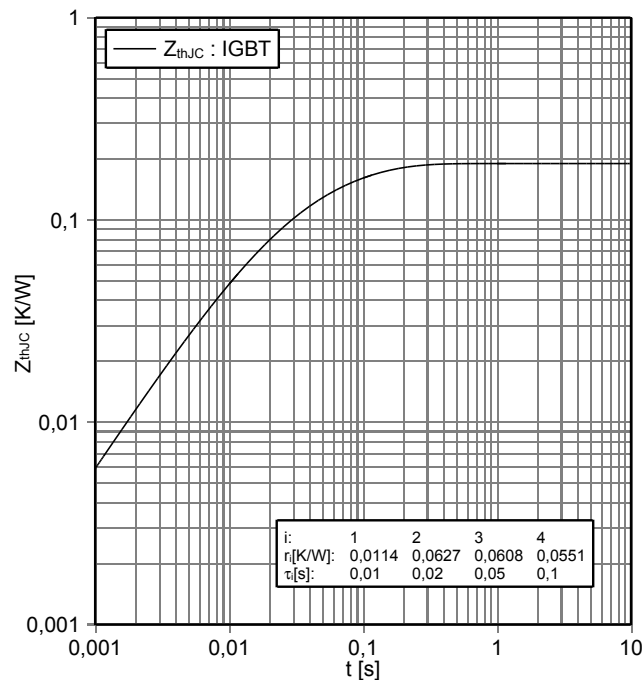
Schaltverluste IGBT, Brems-Chopper (typisch)  
switching losses IGBT, Brake-Chopper (typical)

$E_{on} = f(R_G)$ ,  $E_{off} = f(R_G)$   
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ ,  $I_C = 150\text{ A}$ ,  $V_{CE} = 600\text{ V}$



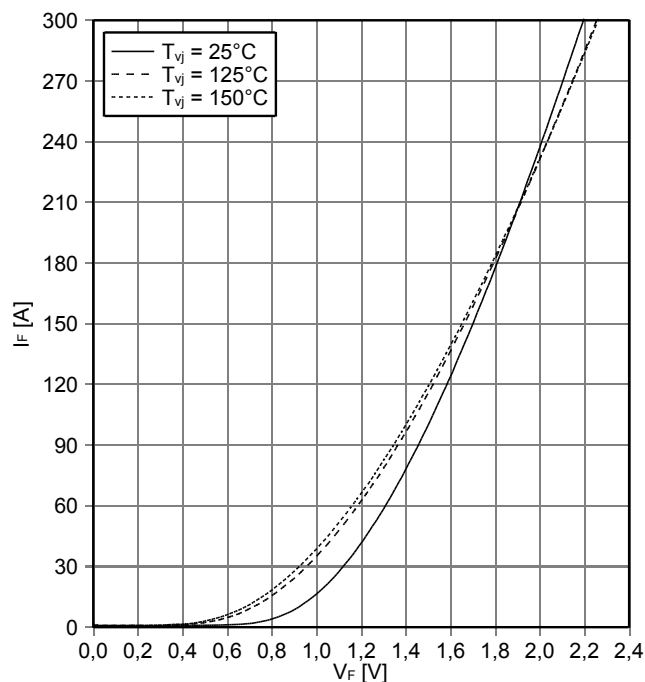
Transienter Wärmewiderstand IGBT, Brems-Chopper  
transient thermal impedance IGBT, Brake-Chopper

$Z_{thJC} = f(t)$



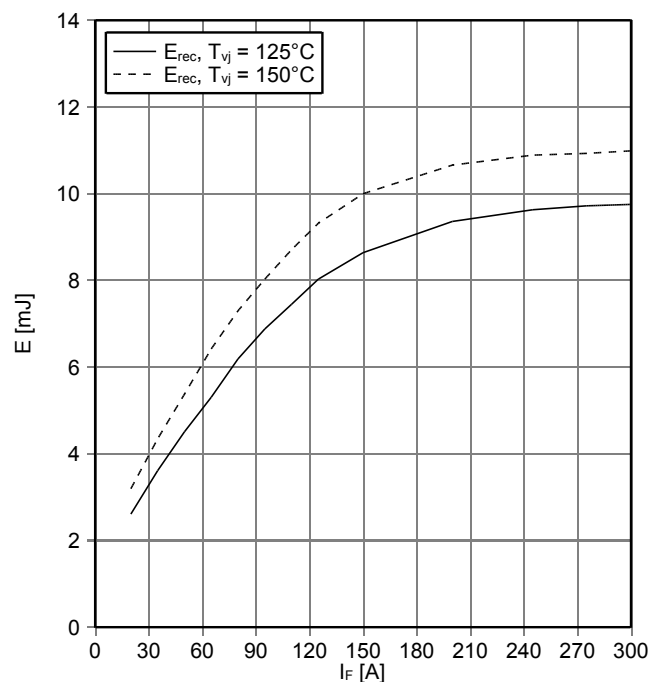
Durchlasskennlinie der Diode-Chopper (typisch)  
forward characteristic of Diode-Chopper (typical)

$I_F = f(V_F)$



Schaltverluste Diode-Chopper (typisch)  
switching losses Diode-Chopper (typical)

$E_{rec} = f(I_F)$   
 $R_{Gon} = 1.1\ \Omega$ ,  $V_{CE} = 600\text{ V}$



prepared by: MK	date of publication: 2013-11-05
approved by: WR	revision: 2.3

Technische Information / Technical Information

IGBT-Module  
IGBT-modules

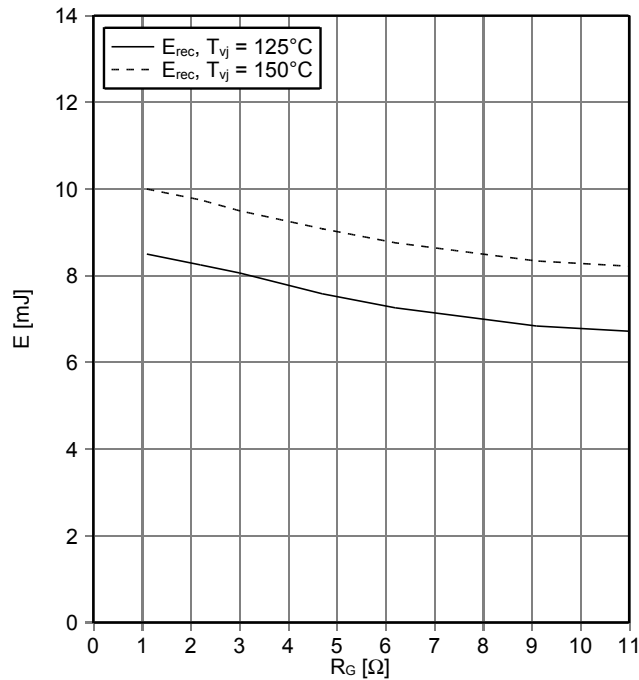
FD150R12RT4



Vorläufige Daten  
Preliminary Data

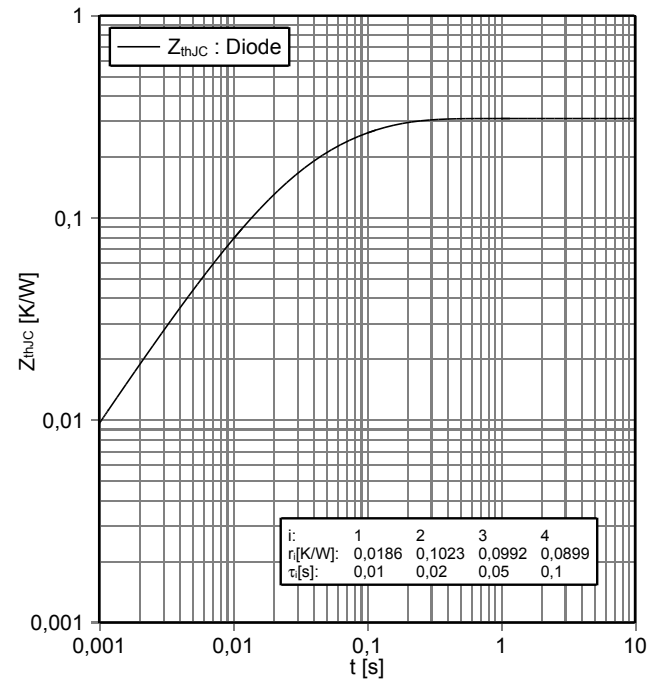
Schaltverluste Diode-Chopper (typisch)  
switching losses Diode-Chopper (typical)

$E_{rec} = f(R_G)$   
 $I_F = 150\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}$



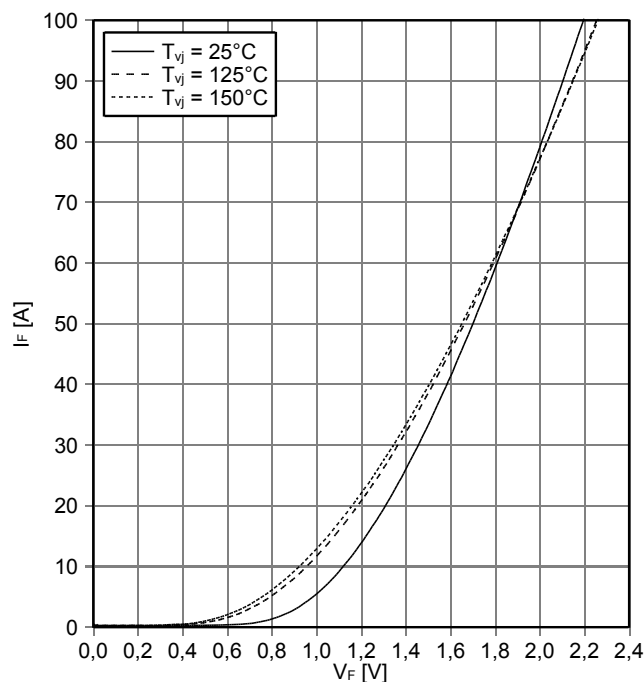
Transienter Wärmewiderstand Diode-Chopper  
transient thermal impedance Diode-Chopper

$Z_{thJC} = f(t)$



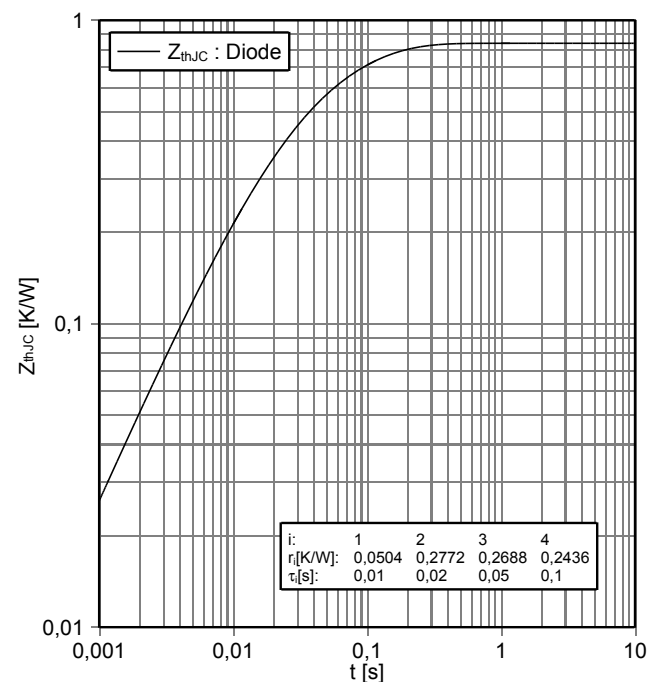
Durchlasskennlinie der Diode, Revers (typisch)  
forward characteristic of Diode, Reverse (typical)

$I_F = f(V_F)$



Transienter Wärmewiderstand Diode, Revers  
transient thermal impedance Diode, Reverse

$Z_{thJC} = f(t)$



prepared by: MK	date of publication: 2013-11-05
approved by: WR	revision: 2.3

Technische Information / Technical Information

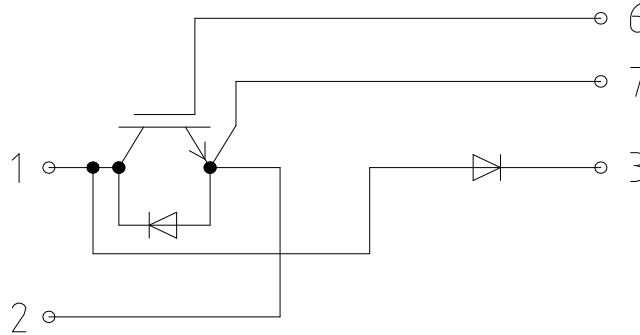
IGBT-Module  
IGBT-modules

FD150R12RT4

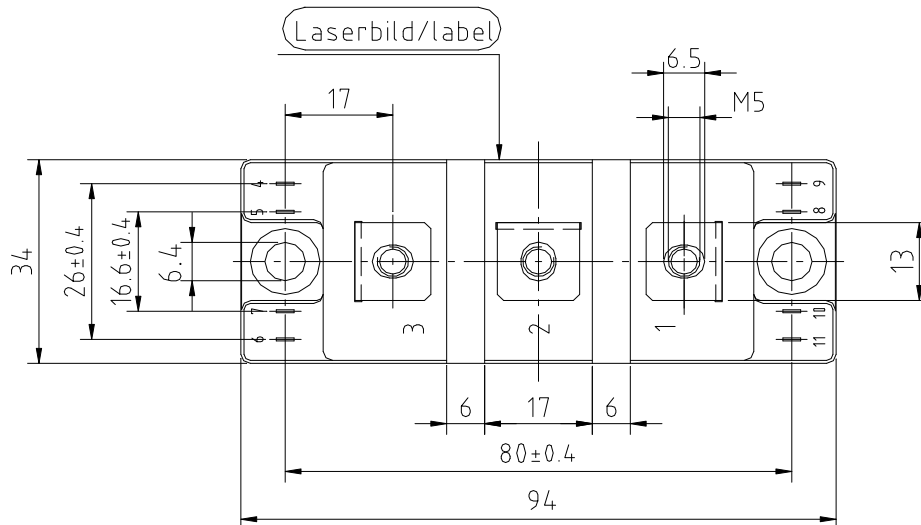
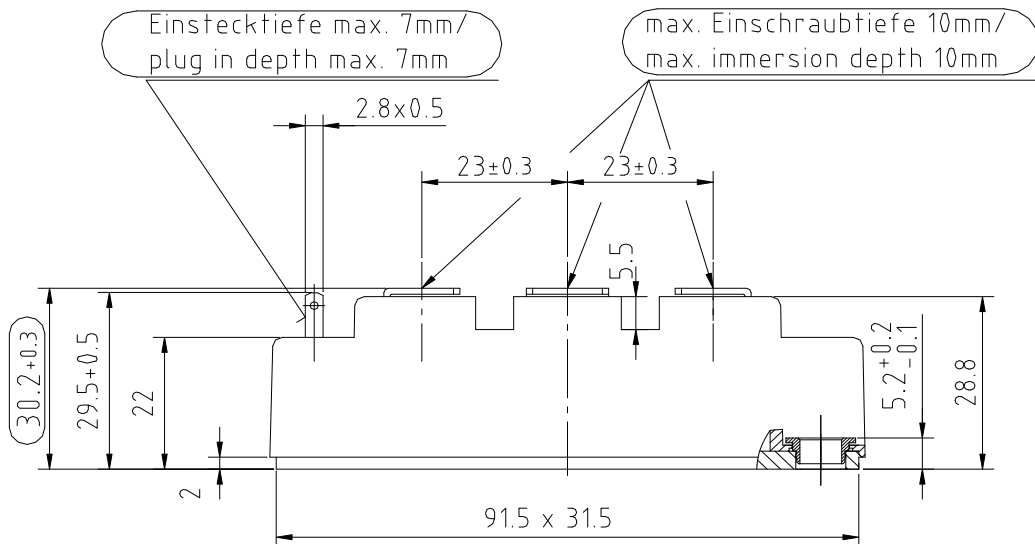


Vorläufige Daten  
Preliminary Data

Schaltplan / circuit\_diagram\_headline



Gehäuseabmessungen / package outlines



Pruefmass/Control dimension

prepared by: MK	date of publication: 2013-11-05
approved by: WR	revision: 2.3

## Technische Information / Technical Information

IGBT-Module  
IGBT-modules

FD150R12RT4

Vorläufige Daten  
Preliminary Data**Nutzungsbedingungen**

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Eignung dieses Produktes für Ihre Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der bereitgestellten Produktdaten für diese Anwendung obliegt Ihnen bzw. Ihren technischen Abteilungen.

In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, für die wir eine liefervertragliche Gewährleistung übernehmen. Eine solche Gewährleistung richtet sich ausschließlich nach Maßgabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen Bestimmungen. Garantien jeglicher Art werden für das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls übernommen. Die Angaben in den gültigen Anwendungs- und Montagehinweisen des Moduls sind zu beachten.

Sollten Sie von uns Produktinformationen benötigen, die über den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und insbesondere eine spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung (siehe [www.infineon.com](http://www.infineon.com), Vertrieb&Kontakt). Für Interessenten halten wir Application Notes bereit.

Aufgrund der technischen Anforderungen könnte unser Produkt gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Rückfragen zu den in diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung.

Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in Anwendungen der Luftfahrt, in gesundheits- oder lebensgefährdenden oder lebenserhaltenden Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir für diese Fälle

- die gemeinsame Durchführung eines Risiko- und Qualitätsassessments;
- den Abschluss von speziellen Qualitätssicherungsvereinbarungen;
- die gemeinsame Einführung von Maßnahmen zu einer laufenden Produktbeobachtung dringend empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung von der Umsetzung solcher Maßnahmen abhängig machen.

Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an Ihre Kunden zu geben.

Inhaltliche Änderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten.

**Terms & Conditions of usage**

The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application.

This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its characteristics. The information in the valid application- and assembly notes of the module must be considered.

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you ( see [www.infineon.com](http://www.infineon.com) ). For those that are specifically interested we may provide application notes.

Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact the sales office, which is responsible for you.

Should you intend to use the Product in aviation applications, in health or live endangering or life support applications, please notify. Please note, that for any such applications we urgently recommend

- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on the realization of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.

Changes of this product data sheet are reserved.

prepared by: MK	date of publication: 2013-11-05
approved by: WR	revision: 2.3

## OUR CERTIFICATE

DiGi provide top-quality products and perfect service for customer worldwide through standardization, technological innovation and continuous improvement. DiGi through third-party certification, we stricly control the quality of products and services. Welcome your RFQ to

Email: [Info@DiGi-Electronics.com](mailto:Info@DiGi-Electronics.com)



Tel: +00 852-30501935

RFQ Email: [Info@DiGi-Electronics.com](mailto:Info@DiGi-Electronics.com)

DiGi is a global authorized distributor of electronic components.